



苏联电镀丛书
SULIAN DIANDU CONGSHU



第七册

电 镀 合 金

П·М·维亚切斯拉沃夫著

冯 金 柱 譯

机械工业出版社

在本丛书內叙述有电鍍过程方面的基本知識，并总结有苏联和外国的电鍍經驗。

本丛书可供电鍍车间的技术工人、实验員及工长参考之用。

本丛书的全部书名附列于每册的后面。

在这本小册子內叙述的是电鍍銅-鋅、銅-錫、錫-鉛、鎳-鈷及其他在工业上已經采用的合金的工艺过程。此外，还談到了金-銅、鋅-銅及其他在工业应用上有远大前途的合金鍍层。

П. М. Вячеславов

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ СПЛАВАМИ

Машгиз 1958

* * *

苏联电鍍丛书

第七冊 电鍍合金

馮金柱譯

*

机械工业出版社出版 (北京苏州胡同 141 号)

(北京市书刊出版业营业許可证出字第 117 号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本 787 × 1092¹/₃₂ · 印張 1⁵/₁₆ · 字數 28 千字

1959 年 6 月北京第一版 · 1964 年 8 月北京第二次印刷

(1963 年 9 月中国工业出版社印 2,153 册)

印數 5,051—18,050 · 定价 0.19 元

*

统一书号: T15033 · 1909(2661)

苏联电镀丛书

(共12册，现都已译出出版)

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. П.М.維亚切斯拉沃夫 | 电镀基本知識 |
| 2 С.Я.格利里賀斯 | 制件镀前的准备和镀层
的精飾加工 |
| 3. В.А.伊利因 | 镀鋅和镀銅 |
| 4. В.А.伊利因 | 镀錫和镀鉛 |
| 5. А.М.亞姆波利斯基 | 镀銅和镀鎳 |
| 6. М.Б.切尔克茲 | 镀鉻和镀鐵 |
| 7. П.М.維亚切斯拉沃夫 | 电镀合金 |
| 8. А.М.亞姆波利斯基 | 电镀貴金属和稀有金属 |
| 9. С.Я.格利里賀斯 | 氧化和磷化层对金属的
保护 |
| 10. Н.Н.比比柯夫 | 变极性电流的电镀 |
| 11. Я.В.瓦依涅尔 | 电镀車間設備 |
| 12. Е.Г.克魯格洛娃、
П.М.維亚切斯拉沃夫 | 镀槽液的分析与镀层质
量的检验 |
-

目 次

緒言	2
第一章 銅合金	4
1. 电鍍銅-鋅合金(黃銅)	4
2. 鍍黃銅時經常遇到的幾種情況	8
3. 黃銅鍍槽工作中常遇之故障及其消除的方法	10
4. 电鍍頓巴克黃銅	11
5. 电鍍銅-錫合金(青銅)	12
6. 鍍青銅時經常遇到的幾種情況	16
7. 青銅鍍槽工作中常遇之故障及其消除的方法	21
第二章 鉛-錫合金	22
8. 电鍍鉛-錫合金	22
9. 鍍鉛-錫合金時經常遇到的幾種情況	24
第三章 鎳合金	28
10. 电鍍鎳-鉻合金	28
11. 鍍鎳-鉻合金時經常遇到的幾種情況	28
12. 电鍍鎳-磷合金	31
第四章 鋅合金	34
13. 电鍍鋅-鎘合金	34
14. 电鍍錫-鋅合金	35
第五章 金合金	36
15. 电鍍金-銅合金	36
16. 鍍金-銅合金時經常遇到的幾種情況	37
17. 鍍金鍍槽工作中常發生的故障及其消除的方法	39
18. 金鍍層的退除	40
參考書	41

緒　　言

近年来，人們对于合金鍍層引起了莫大的注意。

二元合金鍍層获得了非常广泛的应用，同时，在工业上也提到了三元合金鍍層，甚至四元合金鍍層的应用。

由参考書[1, 2, 3]●內可以知道，合金鍍層的沉积方法就将近120余种。对于合金鍍層所以这样注意，是由于有可能得到新的物理化学性能及机械性能的材料而引起的。

例如，在鋼件上面鍍銅-鋅合金鍍層（銅70%，鋅30%），能够保証鋼件与橡皮有良好的粘合强度。以金-銅合金鍍層代替鍍金，能够提高耐磨性能及硬度1到2倍。

由于鋅-錫合金（Zn-Sn）和鋅-鎘合金（Zn-Cd）鍍層比鋅鍍層的抗蝕性能高，因此，可以使用这两种抗蝕性能較強的合金鍍層来代替鋅鍍層。

含磷的鎳合金鍍層表面光澤、而且硬度及抗蝕性能也高，根据这些因素来看，可以用它来作裝飾保护層及耐磨鍍層。

通常在鍍一种需要而又非常重要的金屬时，如加入第二种成分之后，则比較容易鍍上。例如，鉬、鈮和錳等金屬，光是一种單元金屬是非常难鍍的，可是，在同少量的鎳或其他金屬結合变成合金元素之后，就容易鍍上。

在某些情况下，电鍍是产生特种合金的唯一方法。

但是，在合金鍍層的理論研究上与其在工业应用上，互相之

● 方括号內的数字系表示本小冊子末尾所列的参考書編號。

間还存有很大的脫节現象。造成理論与应用脫节的原因故然很多，但其中首先是應該經常調節电解液，因为阴極的电流輸出效率和阳極的电流輸出效率不一样，电解液的成分發生变化，就使得分解出来的成分在鍍層內的比例改变，因而合金鍍層的物理化学性能及机械性能也随之改变。

另外，电解条件（电流密度及溫度）对鍍層的成分也有很大的影响，所以，一般允許电流密度及溫度有比較不大的变动範圍。

当使用可溶解的阳極时，有时采用單元純金屬的 分开 阳極。这种情况使我們必須單独地調整每个阳極的电流强度，因而使操作程序复杂化。

在很多情况下，采用产生合金鍍層的另一种方法——电热方法——就是这个原因。这种方法的主要特点，是連續鍍上两种金屬或更多的金屬之后隨即进行热处理。由于热处理使金屬互相之間产生扩散作用，因而就能形成我們所需要的合金鍍層。

不过，我們應該預料到，由于生产檢查的改进及其实行自动化，上述理論研究与工业上具体实践之間的脫节現象，是会克服的。合金鍍層在工业上将会得到比較广泛的应用。

第一章 銅合金

1. 电鍍銅-鋅合金（黃銅）

銅-鋅合金（Cu-Zn）鍍層是最旧的电鍍方法之一。不过，从前这种合金鍍層是广泛被用来作鍍鎳或鍍銀的底層的，而最近二十年来，它已經專門拿来作提高鋼与橡皮之間的粘合强度之用。

黃銅鍍層还可以單独应用，因为它易于抛光，也便于化学染色成各种不同顏色，例如染成黑色。

只有在两种金屬的离析电势相近似的情况下，这两种金屬才有可能同时在阴極上析出。

如果銅与鋅的正常电势相差大于一个伏特时，那末在普通盐溶液內是不能同时在阴極內鍍上銅和鋅的。所以，为了能够同时鍍上这两种金屬，就必须使用这两种金屬电势相接近的絡盐。

最旧的配方是根据氰化物組成的一种配方，对于富有銅的合金，最好采用下列电解液：

氰化亞銅 CuCN.....	27 克/公升
氰化鋅 Zn(CN) ₂	9 克/公升
氰化鈉（总量） NaCN.....	54 克/公升
碳酸鈉 Na ₂ CO ₃	30 克/公升

这种鍍槽的工作溫度为 20~40°C，电流密度为 0.1~0.5 安/公寸²。

阳極是由 J162 号和 J168 号黃銅滾制成的。

新的阳極須进行退火，在 HNO₃ 溶液内进行酸洗和用金属刷

子清理。电解液的配制方法如下：分别在两个铁制容器内配制氯化铜络盐溶液和氯化锌络盐溶液。

为此，在每个容器内须预先配制氯化钠溶液，并且第一容器内的氯化钠数量应为三分之二，而第二容器内的应为配方内规定总数的三分之一。然后再往第一容器内加入规定数量的氯化亚铜，而往第二容器内加入规定数量的氯化锌。

在盐溶解之后，使溶液沉淀澄清进行倾析，然后将其倒入工作镀槽内，在作完化学分析之后即在镀槽内作最后调节。

氯化亚铜溶液及氯化锌溶液的配制，也可按照本《电镀技术丛书》第3册和第5册内所述的其他方法进行。

大家都知道，良好的黄铜镀层不是立即就能形成的，而必须经过初步的和相当长的恒定电流处理之后才能形成。为了加速处理过程，需往镀槽内加入旧的镀液（不得少于全部容量的1/20）或往电解液内加入25%浓度的氨溶液，加入量可以1毫升/公升计算。另外，还采用使溶液沸腾及用交流电流处理电解液的办法。对黄铜镀层的化学成分影响最大的是游离氯化物的浓度及温度。

电解液内氯化物的浓度增大，阴极合金内的含铜量减少；相反，温度提高，镀层内的含铜量增多。

往镀槽内加入少量的氨，对镀层化学成分的稳定性会产生良好的影响。在电解液内铜（Cu）与锌（Zn）于各种不同之比例下，当加入1克/公升的氢氧化铵（NH₄OH）之后，就已经能够在电流密度变化较大的范围内保持化学成分的稳定。

根据参考书[2]规定，对于成分为Cu70%、Zn30%的黄铜镀层，最好采用下列电解液：

舍夫列里盐 CuSO₃·Cu₂SO₃·2H₂O 40.6 克/公升

氧化鋅 ZnO	6.2 克/公升
氯化鈉 (总量) NaCN	76.5克/公升
其中游离氯化鈉	10 克/公升
氨 (25 % 浓度的溶液)	1克/公升
溫度	28~30°C
阴極电流密度 D_K	0.4安/公寸 ²
阳極电流密度 D_A	0.2安/公寸 ²
酸度 (pH)	10.5~11.5
电解时间	30 分鐘

除去上述組成成分外，还要往鍍黃銅的电解液內加入很多別的附加劑：硫酸鈉、亞硫酸鈉、亞砷酸、酒石酸鉀鈉。但應該指出，由於鍍槽內的組成成分增多，鍍槽調節即發生困難，因此，上述附加劑加入過多是不適宜的。

由於亞硫酸鈉被氧化（在通過舍夫列里鹽或通過專門加入電解液內的其他鹽類配制氯化銅絡合物時），硫酸鈉在鍍槽內聚集後，會多少降低溶液的電阻。

濃度達20克/公升的亞硫酸鈉，對鍍層的質量不產生任何影響，但是由於它具有還原性能，會減少氯化物的消耗量。亞砷酸會使鍍層光亮，但同時亦提高鍍層的脆性。

還採用鎳的碳酸鹽（1~2克/公升）、硫代氯酸鹽、以及某些有機附加物（硫代甲酚酸及其鹽類）來作光澤劑。

在同時提高電解液穩定性的條件下，採取往電解液內加入舍夫列里鹽和酒石酸鉀鈉及增大基本成分——銅和鋅的濃度等辦法，有可能使鍍黃銅的操作程序強化。

建議中電解液的成分如下：

舍夫列里鹽 $CuSO_4 \cdot Cu_2SO_3 \cdot 2H_2O$ 0.15~0.2N ●

● N—當量濃度。

碳酸鋅 $ZnCO_3$	0.4~0.5N
氰化鉀 (总量) KCN	0.6~0.8N
酒石酸鉀鈉	60 克/公升
电解液溫度	18~20°C
阴極的电流密度 D_K	1~2 安/公寸 ²

工作在鍍黃銅的鍍槽內保持之時間，可利用表 1 計算。

表 1 含銅(Cu)70%和鋅(Zn)30%的黃銅沉積速度

阴極的电流 密度 D_K (安/公寸 ²)	电 流輸出效 率 (%)			
	50	60	70	80
	沉 积 速 度 (公忽/小时)			
0.25	2.75	3.5	4.25	5.0
0.50	5.5	7.0	8.5	10.0
0.75	8.25	10.5	12.75	15.0
1.0	11.0	14.0	17.0	20.0
1.5	16.5	21.0	25.5	30.0
2.0	22.0	28.0	34.0	40.0

前面已經提到过，在鍍黃銅時，采用与鍍層成分一样的黃銅陰極片作陽極。如果在电流密度低于 0.5 安/公寸²以下鍍黃銅的話，那么就可以使用鑄制陽極。但必須根据国家标准 ГОСТ 1019-47 的要求，确定出陽極內含鎳，砷、錫、鉛、銻等杂质來。陽極內每种的含量不得大于 0.005%。

一般的不采用分开的銅陽極和鋅陽極，因为它很难使电解液的成分保持稳定。

由于氰化物电解液有毒，很多研究工作者都曾設法鍍黃銅不使用氰化物电解液。

在参考書 [2, 13] 內也談到，鍍黃銅可以采用 硫代硫酸盐、硫代氯酸盐、乙二酸盐、丙三醇、三羟乙基胺及焦磷酸盐电解液。

但是需要知道它的操作程序复杂（如硫代硫酸盐及乙二酸盐电解液），所采用的成分昂贵而且都是稀有物质（如丙三醇、硫代氯酸盐、三羟乙基胺），必须增加补助工序（如在使用焦磷酸盐电解液时须加镀底层），而且更主要的是尚未在生产中检验过，因此，这些种电解液还不能在工业上应用。

采用两种金属单独电镀随后再进行热处理的办法，亦可在钢件上形成黄铜镀层。

去除质量不好的黄铜镀层，可以采用化学方法（在硝酸内酸洗办法）或采用下列成分的电解液用阳极溶解的电化学方法来达成之：

铬酐 CrO ₃	300 克/公升
硫酸铵 (NH ₄) ₂ SO ₄	100 克/公升
阳极的电流密度 D _a	8~10 安/公寸 ²
温度.....	15~25°C
阴极.....	铅

2. 镀黄铜时经常遇到的几种情况

钢件在压制橡皮之前镀黄铜 钢与橡皮的粘合强度不太大。为了提高它们的粘合强度，钢件须镀黄铜（镀层厚度为3~5公忽），与橡皮一同压合，然后再进行橡皮硫化。为此目的所使用的电解液的调节，应比一般的电解液更要细致。

橡皮与黄铜的粘合强度，首先是取决于黄铜内含铜量的多少，一般的规定，镀层内的含铜量大约应为70%。基体底金属的预先准备也应该特别细致。钢件在电镀之前进行喷砂处理是无益的。

镀有黄铜镀层的工件，必须特别仔细地用水清洗并加以干燥，同时还要謹防表面用手摸和接触潮湿。

最好在鍍上黃銅之后立即压制橡皮。

粘合的强度大小，还与選擇的橡皮成分正确与否有密切关系。

導線鍍黃銅 导線鍍黃銅的目的很多，青銅導線鍍黃銅是为了以后容易拉延。在这种情况下，黃銅鍍層是用来作潤滑剂的。

导線以盘叠形式装入电解液內，并在鍍槽內于3.5伏左右的电压条件下保持15~30分鐘。

实际上，黃銅鍍層在拉延的过程当中完全脫掉。

銅綫鍍黃銅还可以代替鍍金。为此，0.8~1公厘粗的銅綫須在直線自動鍍槽上鍍黃銅鍍層。并且能够获得非常密实的鍍層，这种鍍層甚至在拉延最大（如制造細銅綫）的情况下，也不会裂开和脱落。

厚黃銅的电鍍 当在鋼件上直接鍍复厚黃銅鍍層时，黃銅鍍層会有产生脱落和膨胀的傾向。

为了避免这种現象發生，須采用很多預防办法。其中防止脱落的最簡便的方法是在酸性鍍槽內鍍以鎳和銅的底層。

在直接往鋼件上鍍黃銅鍍層时，必須預先将工件放在 HNO_3 (I:I) 的溶液內酸洗，然后放在冷水中清洗并在下列成分的电解液內鍍黃銅：

氯化鉀銅 $K_2Cu(CN)_3$	26 克/公升
氯化鉀鋅 $K_2Zn(CN)_4$	45 克/公升
焦亞硫酸鉀 $K_2S_2O_5$	7.5 克/公升
碳酸鈉 Na_2CO_3	16.5 克/公升
氯化銅 $Cu(CN)_2$ (白色的).....	10 克/公升
氯化銨 NH_4Cl	1 克/公升
氯化鉀 KCN	9.5 克/公升
氨(25%).....	4 克/公升
阴極电流密度 D_K	0.6安/公寸 ²

溫度..... 30~40°C
 电压..... 2.5~3.5 伏

3. 黃銅鍍槽工作中常遇之故障 及其消除的方法

在鍍黃銅過程中經常遇到的主要故障及其消除的方法見表2。

表 2 黃銅鍍槽工作中常遇之故障及其消除的方法

故障性質	造成原因	消除方法
無鍍層形成，有強烈氣體發生，陽極有光澤	游離氯化物過多	加添CuCN
黃銅沉積過緩	a) 游離氯化物過多 b) 電解液內銅鋅的濃度過小	a) 加添CuCN b) 鍍槽內加添鋅鹽和銅鹽
鍍層呈深紅顏色	含銅量過多	鍍槽內加添氯化鋅絡鹽
鍍層呈紅色	a) 游離氯化物含量不足 b) 鍍槽內pH大于10.3	a) 加添少量氯化鉀或氯化鈉 b) 加添酸式鹽減少pH值
鍍層呈綠色	a) 含鋅量過多 b) 游離氯化物過多	a) 鍍槽內加添適量作氯化絡鹽 b) 加添CuCN，減少多余的游離氯化物
鍍層顏色不均勻	游離氯化物含量不足	加添少量氯化鉀或氯化鈉
鍍層膨脹和脫落	a) 碳酸鹽含量過多 b) 基本金屬(鋼件)處于不活動狀態 b) 由于鍍槽內氯化物過多或電流密度过大，基本金屬充滿氫氣 c) 工件在電鍍前處理不良	a) 用水稀釋鍍槽并加添銅的氯化絡鹽和鋅的氯化絡鹽 b) 在硝酸(1:3)內酸洗，使金屬處于活動狀態 b) 降低電流密度过及減少多余的氯化物 c) 改進鍍前準備工作

(續)

故 障 性 質	造 成 原 因	消 除 方 法
鍍層在鍍槽內呈黑色	游離氯化物過多	加添氯化亞銅，減少多余的氯化物
鍍層在空气中呈暗色（由鼓形或鐘形鍍槽內取出之小工件）	工件在切斷電流之後，用 水清洗和干燥不夠迅速	必須用水清洗工件和進行 干燥
鍍層變灰色	鍍槽砷過多	在大電流密度條件下，使 鍍槽工作幾小時
鍍黃銅之後（一般 過1~3天）在工件上 呈現褐色斑點或黑色 斑點	在基體金屬的孔隙內含有 鐵	在鍍前用硝酸（1:3）將工 件浸洗
陽極上復以白色薄 層	a) 游離氯化物不足 b) 鍍槽內碳酸鈉集聚過 多	a) 加添氯化鉀或氯化鈉 b) 用水稀釋鍍槽

4. 电鍍頓巴克黃銅

目前，对采用电鍍頓巴克黃銅产生双金屬的方法引起很大的注意。頓巴克黃銅是一种含銅 (Cu)88~91% 及含鋅 (Zn)9~12% 的銅鋅合金 (TOCT 1019-47)。在工业应用上一般都是采用机械热处理的方法 (包复方法) 产生鋼-頓巴克黃銅双金屬的，具体点說，就是先加热附有两層頓巴克黃銅片的薄鋼板坯，然后再滾軋即得。經過滾軋金屬就能达到需要的厚度，而且鋼与頓巴克黃銅也能牢靠地粘合在一起。頓巴克黃銅鍍層的厚度一般为50~150公忽。

列寧格勒林索維特工艺学院电气化学教研室研究出来的用电鍍产生双金屬的方法与热处理方法相比較有很多优点，这些优点是：1) 节省有色金屬；2) 电解金屬純潔；3) 对操作过程的檢查較为完善并能实行自动化；4) 劳动条件有所改善。

在工业上用电解方法产生鐵-銅双金屬与用包复方法产生鐵

-頓巴克黃銅雙金屬相比較，結果證明，一噸電解雙金屬比一噸
包復雙金屬在經濟上要便宜一半，同時還多出合格品25%。

電鍍頓巴克黃銅用的電解液成分及其操作規範：

銅(氯化銅).....	28~42 克/公升
鋅(氯化鋅).....	3~4.5 克/公升
氯化鉀(游離的).....	10~15 克/公升
苛性鈉(总量).....	25~35 克/公升
酒石酸鉀鈉.....	40~45 克/公升
氨(25%濃度的溶液)	2 毫升/公升
陰極的電流密度 D_K	2~3 安/公寸 ²
陽極的電流密度 D_A	3.3~3.5 安/公寸 ²
電解液溫度.....	50~55°C
陰極和陽極的電流效率.....	77~80%

陽極採用與陰極鍍層成分相適應的合金(Cu90%及Zn10%)。

在正確遵守陽極規範的條件下，電解液的成分變化極為微小。

調正電解液的方法，主要的是增添必要數量的KCN和NaOH，因為它的濃度在工作過程中(經過10安·小時/公升)會逐漸減小。所以必須每隔50~100安·小時/公升按銅和鋅的含量加以調整。

為了改進鍍層與基體的粘合性能，雙金屬最好在600~700°溫度條件下熱處理30分鐘。

5. 電鍍銅-錫合金(青銅)

電鍍青銅是一種比較新的電鍍方法，只是最近幾年來在工業上才開始採用。

含錫2~3%的鍍層，其顏色好似紅銅，含錫15~20%的鍍層，其顏色呈金黃色，而含錫在35%以上的鍍層則呈白色。

目前實際採用的青銅鍍層有兩種成分，一種成分含錫15~

20%，另一种成分含錫40~45%。

虽然青銅鍍層對鋼來講是陰極鍍層，但根據很多著者的意見〔1, 4〕，都認為這種鍍層由於沒有氣孔，在一定的條件下具有良好的防蝕性能。

譬如，10公忽厚的青銅鍍層，實際上沒有一點氣孔，但是鎳鍍層就不然，在1公寸²表面範圍內就有50~60個氣孔。在最初，青銅鍍層僅是用来代替鎳作鍍鎳的底層的，因而不但提高了耐蝕強度，同時還保証了鎳與基體有良好的結合能力。

現在Cu-Sn合金已用來作為獨立的鍍層。

對電鍍青銅鍍層，曾提出過很多種電解液來〔1〕，但是在工業上採用的電解液，其成分有錫（錫酸鹽Na₂SnO₃），銅（複式氰化鹽Na₂Cu(CN)₃）及苛性鈉NaOH和氰化鈉NaCN或氰化鉀KCN。這種電解液的配制方法，是單獨地配制氰化銅鈉溶液和錫酸鈉溶液。

複式氰化銅和錫酸鹽溶液的配制方法，敘述在本叢書的第4冊和第5冊內。這兩種溶液根據所需電鍍層的成分以一定的比例關係進行攪拌，並在必要時調配些NaOH和KCN。

一般的採用含錫銅與陰極鍍層比例關係一樣的青銅作陽極。

還可以使用分開的陽極。當使用銅陽極和錫陽極工作時，應保証能夠單獨地調整這兩個極上的電流密度，如圖1內的電路所示。為了避免銅陽

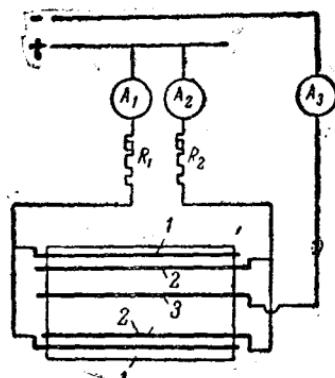


圖1 銅陽極和錫陽極單獨供電的鍍槽電路：
1—銅陽極棒；2—錫陽極棒；
3—陰極棒；A₁, A₂, A₃—安培表；R₁, R₂—可變電阻。

極產生鈍化作用，銅陽極上的電流密度應不大於 1 安/公寸²。

錫陽極上的電流密度，應保證使陽極局部鈍化（參看本從書第 4 冊）。在青銅鍍槽工作條件下，電流密度一般保持在 2.0 ~ 2.5 安/公寸² 范圍內。在開始通電之前及在電解中斷時，錫陽極的構成也應像一般鹼性鍍槽內一樣；否則，錫在電解液內將以兩價離子形式被溶解，因而使鍍層質量降低。

經過銅陽極和錫陽極的電流比例關係，應保證使銅和錫與陰極鍍層內同樣的比例關係轉入溶液內。

B. И. 拉伊涅爾建議在電解含錫量多的合金（白青銅）過程中，應將銅陽極和鋼陽極（或鎳陽極，作為非溶解性陽極）淹沒在電解液內，而錫含量在電解液內的減少，應採用定期增添錫酸鈉的辦法給予彌補。

但是，在這種情況下，只有採用非溶解的陽極（鎳陽極）並增添錫和銅來調節電解液，操作才簡便。

在採用溶解的陽極時，其成分須非常潔淨，如果含有鉛、錫和砷雜質時，會產生很壞的影響。

電鍍青銅時陰極的變化經研究證明，鍍層的成分，以及電流的輸出絕大部分是取決於 KCN 和 NaOH 的濃度及電解液的溫度[4, 5]。

如果降低溫度時，鍍層內的含錫量隨之減少，而且陰極的電流輸出也跟着急劇地下降。因此，電解液的溫度最好不要降到低於 60°C。

改變苛性鈉 NaOH 的濃度，對陰極鍍層的成分影響最顯著。

如果提高電解液內的含鹼量時，鍍層內的含錫百分數就將減少。

譬如，在成分为 Cu—19.7 克/公升，Sn—22.7 克/公升，KCN